

우 13524 경기도 성남시 분당구 판교역로 182 11F / TEL. (02) 576-3472~4 / FAX. (02) 570-5269 인재개발지원실 실장 이지한(02-570-5260) 담당 박중현 PM(031-622-7678) E-mail: jhyun1101@ksia.or.kr

문서번호 : 인재개발지원실-1038호

시행일자 : 2024. 7. 3.

수 신 : 한양대학교 학생지원팀

참 조:

제 목: 2024년 제 19회 반도체장학생 추천 의뢰

1. 귀 교의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. 우리 협회는 반도체분야 우수 인력 지원을 통해 반도체산업 발전에 기여 하고자 국내외 반도체관련 대학의 이공계 대학(원)생을 대상으로 장학생을 선발하여 학비 및 자기계발비로 년 1,000만원의 장학금을 지원하고 있으며, 지난 18년간 총 452 명의 반도체장학생을 배출하였습니다.

3. 이와 관련하여 귀 대학(원)을 장학금 지원 대상 학교로 선정하여, 아래와 같이 장학생 추천을 의뢰하오니 우수 학생을 추천하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 장학금명: 제 19회 반도체장학금

- "반도체장학금"으로 통칭하되, 장학금 출연기업의 기탁자 명의로 장학금을 지급할 예정임

나. 장학금액 : 1인당 1천만원(2025년도 지원) *실지급은 '24.12월 입금예정

다. 추천대상:

장학금명	선발 기준		
	대상학과	수혜인원	비고
에이에스엠엘코리아 장학금	기계공학부	1명	- 해당학과 석사생 대상

라. 장학생 추천 및 접수

- 추천방법 : 장학 대상에 해당하는 후보 학생은 복수 추천(2인 이상)

- 접수기한 : ~ **8/9(금)까지**(스캔본 제출기한)

마. 문의처 : 인재개발지원실 김영해 PM(02-570-5214, youngsea@ksia.or.kr) 인재개발지원실 박중현 PM(031-622-7678, jhyun1101@ksia.or.kr)

* 첨부 : 1. 2024년 제 19회 반도체장학생 추천 안내 자료 1부.

2. 반도체 장학금 신청서류 양식 1부. 끝.

한국반도체산업협회장

2024년 제 19회 반도체장학생 추천 안내

1 목 적

- ㅇ 반도체분야 우수 인력 지원을 통해 반도체산업 발전에 기여
- 미래 성장동력 산업으로서 반도체산업의 중요성에 대한 인식 확산
 및 이공계분야 학생들로 하여금 반도체산업의 이미지 제고

2 선발대상

- 0 일반 지원 자격
 - 2024년도 대학 3, 4학년 또는 석박사 과정 재학(예정)인 반도 체 관련 분야 이공계 학생(국적 : 대한민국)
 - 장학사업 Follow-up 서비스 참여가 가능한 학생 (취업 여부 확인 설문조사 등)
 - 동일 학기 중에 타 외부장학금(재단)과 이중수혜 불가 (단, 교내 성적장학금, 근로장학금, 연구장학금 등 중복 수혜 가능)

※ 우선 선발대상자

- ㅇ 반도체관련과목 성적 우수자 및 교과목 이수자
 - 평균평점 평점 B+학점 이상인 자
- ㅇ 반도체관련 공모전 입상자 또는 인턴 참여 학생
 - (예시) 대한민국반도체설계공모전 입상자 등
- ㅇ 졸업 후 반도체기업 입사 희망자
 - 반도체 관련 업계로 종사 희망자 우선 선발

3 장학생 선발절차

주요대학(원) 장학생 추천의뢰 및 심사 서류 접수 추천 학생 심사 (출연기업 내부 심사)

→ 장학생 최종선발 안내 (한국반도체산업협회) → 기업별 장학금 출연(송금) (1인당 1,000만원)

→ 장학증서 수여 (제18회 반도체장학증서 수여식)

→ 장학사업 Follow-up 서비스 진행(필요시)

4 장학금액 및 지급방법

ㅇ 장학금액

대상	연간 지급액	지급용도
대학(원)생	1,000만원	학업장려금

- ㅇ 지급방법
 - 2024년 10~12월 중 기업 별로 각 대학에 장학금 출연(송금) 후, 학교에서 장학생에게 일괄 지급 (단, 대학별 상황에 따라 년 2회로 분할 지급 가능)
- ㅇ 장학금 수여기간 : 1년(2025년) *일부 장학생은 '24년 당해 지원
- ㅇ 장학증서 수여식 개최
 - 일시/장소 : 2024. 10. 24(목) / 시간·장소 미정

구분	내용	
반도체장학금 대면식	기업 대표(또는 관계자)과 환담	
반도체장학금 수여식	반도체 장학증서 수여 및 기념 촬영	

* 본 행사는 반도체 장학생의 참석이 필수적이며, 세부 일정(시간 및 행사 내용 등)은 확정 후 안내해 드리겠습니다.

5 │ 장학생 추천방법 및 구비서류 등

- o 추천자 : ① 각 대학 총장 또는 이·공과대학 학장 또는 지도교수 ② 기업 자체 추천일 경우, 기업체 인사팀장 추천 가능
- ㅇ 추천 시 제출서류
 - 장학금신청서 1부(서식-1)
 - 추천학생 이력서 1부(서식-2)
 - 성적증명서 1부(스캔본)
- ㅇ 추천 방법 및 접수안내
 - 각 대학(원)별로 지정된 학과 또는 학부 전공학생 중 성적이 우수한 학생을 추천하여 협회에 구비서류 이메일로 제출
 - 접수처 : youngsea@ksia.or.kr/jhyun1101@ksia.or.kr
 - 접수마감 : 2024년 8월 30일(금)까지
 - 문의처 : (담당자) 김영해 PM, (전화) 02-570-5214 (담당자) 박중현 PM, (전화) 031-622-7678

6 기타 특기사항

- 추천인은 선발된 장학생 중 결격사유가 발생하여 탈락되는 경우에는 대체되는 신규 우수학생을 추천하여야 함
- 이 안내 내용에 명시되지 않은 세부 시행에 필요한 사항은 본 반도체산업협회에서 정하는 바에 따름
- 필요시 장학금 출연기업 대표이사(또는 인사담당자)의 면담이나,사업장 방문 등 현장체험 프로그램 등 진행 가능
- * 장학생 추천서 및 관계구비서류 작성에 있어 기재사항이 사실과 상이 하거나 추천인 또는 장학생이 정해진 의무를 이행하지 않을 때, 해당 대학에 대해서는 본 장학생 추천의뢰를 중지하게 되오니 이점 양지하 시기 바랍니다.